

Integrated Electronics Engineering Center (IEEC) at Binghamton University

2018年9月、米国ニューヨーク州ビンガムトン大学 Integrated Electronics Engineering Center (IEEC) Laboratory に当社の小型温度可変反り検査装置 HVI-8000C を設置し、米国におけるサンプル検証を行える拠点とした。これにより、米国のお客さまが、装置購入検討のためのサンプル検証を現地にて実施できる体制が整った。

また、2018年9月に行われた、米国企業を中心に

52社が参加した Electronics Packaging Symposium にも参加し、約350名の来場者があり、当社装置のPRを行った。

当社ブースには、IBM、GE Global Research、GE Healthcare など約10社の来場者があり、またラボ見学ツアーも開催され、数十名が当社装置を見学した。現在、ビンガムトン大学と連携して、お客さまのサンプル評価を行い、受注機会の拡大を目指し活動している。



図1 ラボ見学ツアーの様子

図2 ビンガムトン大学 IEEC ホームページにて紹介